

# 다구찌 기법을 사용한 절단 바이트의 칩 브레이커 형상에 관한 연구

신현수\*, 허용정\*\*

한국기술교육대학교 대학원\*, 한국기술교육대학교

메카트로닉스공학부\*\*

[overshine@kut.ac.kr](mailto:overshine@kut.ac.kr)\*, [yjhuh@kut.ac.kr](mailto:yjhuh@kut.ac.kr)\*\*

## A Study on the Geometry of Chip Breaker of the Cut-off Tools Using Taguchi Method

Shin, Hyunsoo\*, Yong-Jeong Huh\*\*

Graduate School KUT\*, School of Mechatronics KUT\*\*

### 요약

본 논문에서는 무인 생산 공정의 선삭 가공 시 발생하는 칩의 처리에 관한 연구를 수행하였다. 선삭 시 발생되는 칩은 부품의 정밀도와 표면 조도를 저하시키는 등 품질 저하와 함께 생산성을 저해하는 요소가 되기도 한다. 이러한 칩을, 칩 브레이커를 사용하여 작은 곡률 반경으로 절단함으로써 칩 제거를 효율적으로 제어한다. 그와 함께, 다구찌 기법을 적용하여 최적의 조건으로 칩 브레이커 형상 설계 인자를 도출하는데 그 목적이 있다.

### 1. 서론

생산 공정이 무인화 및 자동화가 되어가면서 절삭가공(선삭가공)시 발생하는 칩의 처리가 생산성 향상과, 높은 품질 유지를 위해서 필수적이라 할 수 있다. 이러한 선삭작업 시 발생하는 칩은 작업자에게 큰 손상을 줄 수 있고, 부품의 정밀도와 표면 조도를 저하시키는 등의 여러 가지 문제를 발생시킨다. 또한 절단 바이트는 흠 가공이라는 특수한 이유로 칩이 휘말려 들어갈 가능성이 높다.

자동화 공정에서 칩 제거의 문제로 인해 공정이 중단된다면 생산성이 크게 저하된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 칩 형상의 제어가 필요하다. 칩의 절단을 통해 칩 처리를 원활하게 할 수 있다. 칩의 형상에 영향을 미치는 요소는 공구재료와 형상, 절삭 저항, 절삭속도, 이송속도, 절삭온도, 공구형상과 절삭유제 등의 인자들이다. 칩 제거는 우선 칩의 절단 성에 의존하며, 칩 절단성은 칩의 형상 및 크기에 따라 이루어지고 있으나 이에 대한 평가의 기준은 마련되어 있지 않다. 본 연구에서는 공구 형상, 피삭

재의 재질, 절삭 조건 등을 변화시켜 칩의 만곡과 절단을 관찰하고 칩 브레이커 형상 변화를 통해 적절한 칩 브레이커의 형상을 연구해 보고자 한다.

또한 칩 브레이커 형상이 칩의 형상에 미치는 영향을 고려하여 최적의 칩 브레이커 형상을 다구찌 기법을 사용하여 연구해 보고자 한다. 실험 결과는 최적의 칩 브레이커 설계를 위한 데이터를 제공 할 수 있다고 본다.

### 2. 칩 브레이커 형상 연구

#### 2.1 칩 브레이커

칩 브레이커는 칩을 짧은 길이로 절단되도록 칩의 흐름방향과 반지름을 제어하는 역할을 한다. 칩 브레이커의 설계와 함께 칩이 공구 표면을 지나 적절한 경로를 따르도록 올바른 형상의 공구를 선택할 필요가 있다. 절삭이 진행됨에 따라 칩의 곡률 반지름이 점차 증가할 것이다. 이렇게 칩 곡률 반지름이 점차적으로 증가하면 칩의 응력이 점차 커지고, 어느 정도의 크기에 도달하면 결국 칩의 절단이 이루

어진다. 칩이 자연적인 굴곡을 가지지 않고, 칩 브레이커가 없다면, 직선형 또는 리본형의 칩이 생성된다.

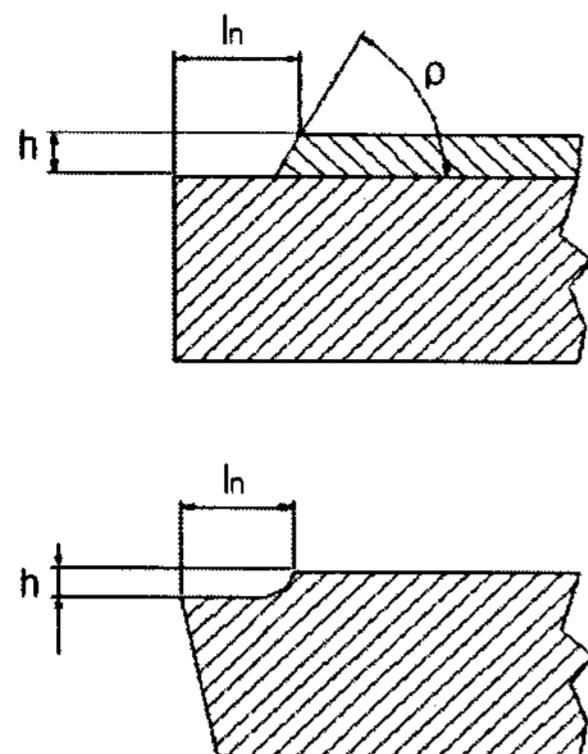


Fig 1. 방해물형 칩 브레이커

절삭이 진행됨에 따라 공구의 마모는 필연적이다. 따라서 공구 경사면 상에 크레이터가 형성된다. 이 크레이터의 모양은 굴곡 된 칩의 형상을 따르므로 칩 브레이커는 마모진행에 영향을 줄 것이다. 반대로 평坦 공구 위에 크레이터가 형성되면 크레이터는 결국 칩 브레이커로서 작용하게 된다. 방해물형 칩 브레이커가 흠형 칩 브레이커에 비해 공구 표면의 마모율을 감소시킨다.[2] 또한 칩 절단이 진행되면서 크레이터가 발생됨에 따라 방해물형으로 칩 브레이커의 형상을 결정한다.

## 2.2 칩의 형상 예측

공구 설계 시 칩 절단성을 예측하는 것이 가능 하진 않다. 하지만 칩 브레이커를 사용했을 때 칩 곡률 반지름은 어느 정도 예측이 가능하다. 방해물형 칩 브레이커의 경우, 칩이 칩-공구 접촉영역의 끝에서 공구 표면을 떠나 굴곡 되기 시작해서 칩 브레이커를 통과할 때까지 일정한 곡률 반지름을 유지 한다. 곡률 반지름  $r_{chip}$  은 다음 식과 같다.

$$r_{chip} = \frac{(l_n - l_f)^2}{2h} + \frac{h}{2} \quad (1)$$

여기서  $l_n$  = 칩 브레이커 길이  $l_f$  = 칩-공구 접촉 길이  $h$  = 칩 브레이커 높이. Creveling, Jorden, 그리고 Thomsen[3] 은 칩-공구 접촉 길이를 조사하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

$$\frac{l_f}{a_o} = K \quad (2)$$

여기서 식 (1)은 다음과 같이 된다.

$$r_{chip} = \frac{(l_n - K a_o)^2}{2h} + \frac{h}{2} \quad (3)$$

이들은 강(steel)의 경우  $K$ 가 1이고, 비록  $K$ 값이 모든 상태와 재료에서 1이 아니라 하더라도,  $K$ 값이 바뀌지 않는 것 같다는 것을 지적하였다. 그러므로 실제적으로  $l_f/a_o$ 는 1이라고 가정하는 것이 합리적이다. 그러면 식 (3)은 다음과 같다.

$$r_{chip} = \frac{(l_n - a_o)^2}{2h} + \frac{h}{2} \quad (4)$$

## 2.3 실험 방법

### 2.3.1 실험 모델

칩 브레이커의 형상은 방해물형 중의 일체형인 Fig 1의 아래쪽 형상을 따른다. 칩은 Fig 2와 같이 만곡 초기를 거쳐 피삭재와 충돌 후 곡률 반경이 성장한다. 칩이 출돌 하여 곡률반경  $\rho$ 는 만곡에 이른다.

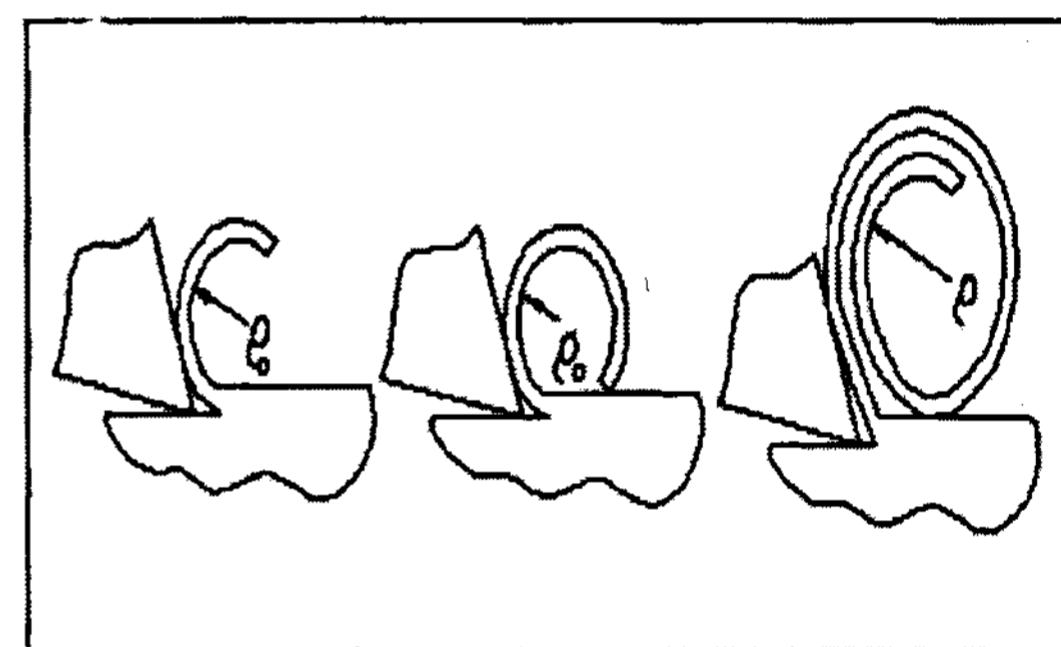


Fig 2. 칩의 만곡

칩은 항상 곡률 반경  $\rho_0$ 을 유지하려는 성질 때문에 바이트 면 상에서 반대로 굽힘을 받아 소성변형이 일어난다. 또한 칩은 절삭면 사이에 작용하는 굽힘 모멘트가 한계에 이르면 절단된다. 이러한 칩의 절단을 관찰하기 위해 칩 브레이커를 홈 바이트에 형성한다.

### 2.3.2 다구찌 기법

다구찌 설계법의 실험과 설계의 최적조건을 결정하는 기준은 특성치의 산포도로 결정하는데, 특성치의 산포도가 가장 적은 실험조건으로 설계 인자의 최적조건을 결정한다. 이때의 특성치의 산포도는 SN비에 의해 알 수 있다. 칩 만곡의 핵심 요소인 칩 브레이커의 형상이 칩 곡률 반경에 끼치는 영향을 고찰하는 경우, 특성치인 곡률 반경은 작을수록 좋은 결과라고 생각하여 망소특성을 적용하였다.

### 2.3.3 설계 인자와 직교 배열표

칩 브레이커의 설계에 사용된 인자는 Fig 1.에서 제시된 칩 브레이커의 랜드폭  $l_n$ 과 높이  $h$ , 회전속도 rpm, 이송속도 feed(mm/rev)로 지정하여 변화 시켰다. Table 1.과 같이 4개의 설계 인자들은 각각 3수준계 (levels)로 지정하였다. 이와 같이 총 4개의 설계 인자들을 3수준으로 나누어 3수준 직교 배열표인  $L_9(3^4)$ 형을 사용하였으며 Table 2.에 나타내었다.

Table 1. 인자의 수준별 배치

인자	수준	Level 1	Level 2	Level 3
A : $l_n$ (mm)	0.80	1.00	1.20	
B : $h$ (mm )	0.17	0.20	0.23	
C : rpm	350	450	630	
D : feed(mm/rev)	0.1	0.12	0.14	

Table 2. 직교 배열표

인자 실험 번호	A	B	C	D
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
3	1	3	3	3
4	2	1	2	3
5	2	2	3	1
6	2	3	1	2
7	3	1	3	2
8	3	2	1	3
9	3	3	2	1

### 3. 실험 결과

우선 대조군으로서 칩 브레이커가 없는 절단 바이트로 동일 실험을 시행하였다. 결과는 예상했던 대로, 형성된 칩들은 리본형의 긴 형의 모습을 띠었다. Table 3.과 Fig 3.에 실험 결과를 나타내었다.

Table 3. 칩의 곡률과 두께.

실험	Rp(mm)	t(mm)	칩의 형태	S/N Ratio
1	0.467	0.107	나선형	9.4018
2	-	0.124	스넬드형	18.1316
3	2.73	0.084	리본형-스넬드형	-5.7171
4	1.775	0.064	리본형-스넬드형	-1.9793
5	0.709	0.128	아크형-분리형	5.8581
6	1.5	0.14	나선형-원뿔형	-0.5492
7	-	0.115	절편형	18.786
8	0.562	0.19	나선형	7.5456
9	1.5	0.107	나선형	-0.5336

$l_n$ 이 수준1의 실험인 1,2,3번 실험에서 SN비가 가장 높게 나옴을 알 수 있다. 칩의 형상으로 보았을 때 1,6,8,9번 실험의 칩이 바람직한 형태로 잘려 나왔음을 알 수 있다. 2번과 3번 실험의 경우는 Fig 3.에서와 같이 형태가 스넬드 형태로 바람직하지 않다. 칩 브레이커가 작용을 하지 못한 듯이 곡률이 생성되지 않았음을 알 수 있다.

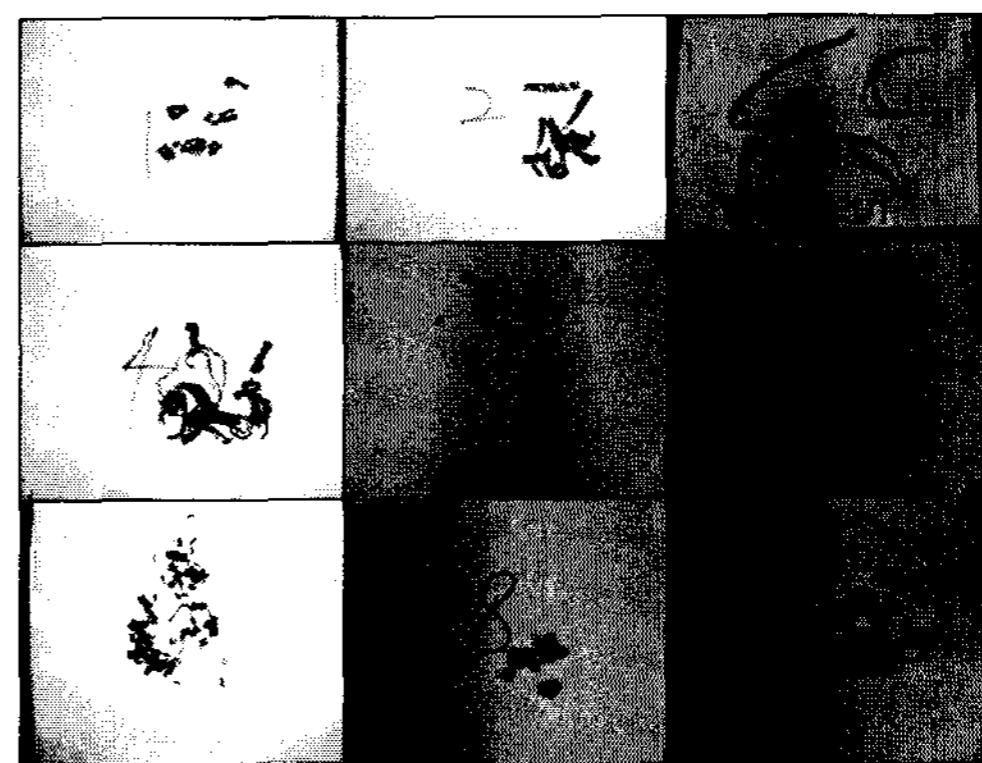


Fig 3. 칩의 형상

### 4. 결론

실험 결과에서 나타난 곡률 반경보다는 칩의 형태가 더 실험 결과로서 가치가 있었다. 나선 형태의 칩이 위험성 측면과 칩 제거 측면에서 좋다. 그런 면에서 1, 6, 8, 9번 실험이 좋은 실험이라고 추측할 수 있다. 또한 그 실험들에서의 절삭 속도는 수준 2 이하로 지정되어있다. 흄 가공 시 절삭속도가 빠를 수록 기구 진동이 커져서 칩 브레이커의 기능이 원활하지 않다는 것을 알 수 있다. 절삭속도가 수준 3 으로 지정된 5, 7번 실험에서 연속형의 칩이 생성되지 않고 잘게 끊기는 칩이 생성된 것도 그런 영향일 것이라고 추측된다. 따라서 저속(수준2 이하)에서 칩 브레이커의 성능을 평가 했을 때, 1번과 8, 9번 실험이 가장 좋은 실험이라고 판단된다.

칩의 형상 관찰로 보아, 1, 8, 9번 실험 중에 8, 9 번 실험이 나선형태로 적절한 모양을 하고 있다. 곡률은 다른 실험과 비교하여 작다고 할 수는 없지만, 절단 형태로 보아 크게 문제시되지 않는다고 생각된다. 따라서 실험 모델 8, 9번 어느 것을 선택해도 무리가 없다고 생각되나, 가공 정밀도 면에서 절입량이 적은 9번 모델을 선정하는 것이 바람직하다.

참고 문헌

- [1] G. Boothroyd, Winston a. Knight : Fundamentals of Machining and Machine Tools. 2nd Edition.
- [2] Reinhart, L. E., and G. Boothroyd : Effect of Chip Forming Devices on Tool Wear in Metal Cutting, Proc. 1st No. Amer. Metalworking Res. onf., Hamilton, Ontario, vol.2, p.13, May 1973.
- [3] Creveling, J. M., T. F. Jorden, and E. G. Thomsen : Some studies of angle relationships in metal cutting, Trans. ASME, vol.79, no.1, pp127~137. January 1957.